

平成 21 年度第 2 回研究会のお知らせ

日時：平成 21 年 7 月 22 日（水）14:00～17:00
 場所：東京大学生産技術研究所 駒場キャンパス
 A 棟 3 階 中セミナー室（As311,312 室）

1. **研究会** 14:00-17:00
 司会 横山 大（日立プラントテクノロジー）

14:00～14:30
 ウェアラブル・コミュニケーターの可能性
 須賀邦夫（コニカミノルタオプト（株））

14:30-15:00
 4D 投影システム 高精度な地形模型と画像作成技術の融合
 宇野知樹（（株）きもと）

15:00～16:00
 発表企業によるデモ&コヒーブレーク

16:00-16:30
 自動車向け外界認識カメラとそのアプリケーション
 志磨健（（株）日立製作所）

16:30～17:00
 3D レーザー計測サービス：サービスプロバイダーとは
 大津辰也（東芝プラントシステム（株））

2. **懇親会** 17:00～

3. **国際会議情報**

(1) 9th conference on "Optical 3-D Measurement Techniques".

期日：1-3 July, 2009、場所：Vienna, Austria
 Full paper deadline: April 20th, 2009 **終了**
<http://info.tuwien.ac.at/ingeo/optical3d/>

(2) Videometrics X

期日：2-6 August, 2009
 場所：San Diego, America
 Author notification: March 27th, 2009
 Full paper deadline: July 7th, 2009
 詳しくは：<http://spie.org/x12769.xml>

(4) 22ND CIPA SYMPOSIUM

期日：11-15 October, 2009、場所：Kyoto, Japan
 Abstract Submission deadline: May 15th, 2009

終了

Author notification: June 30th, 2009

Full paper deadline: August 15th, 2009

<http://www.rgis.lt.ritsumei.ac.jp/cipa2009/>
 172 編のアブストラクトが投稿されました。皆様のご協力に感謝いたします。なお、上記期間中同じ会場で日本写真測量学会秋季学術講演会も併催されますが（10/13 15）、ARIDA 会員は割引料金の 3 万円で両方の会議に出席できますので、多くの方の参加を期待しています。

4. **H21 年度研究会予定**

第 2 回 H21. 7 月 22 日(水)

第 3 回 H21. 9 月 29 日(火)

第 4 回 H21.11 月 10 日(火)

第 5 回 H22. 1 月 20 日(水)

第 6 回 H22. 2 月 19 日(金)

今年度の研究会は上記の日程で計画されています。

